COPY Ale

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@公開特許公報(A)

平2-24848

@Int. CL 3

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月26日

G 11 B 7/26 B 29 C 43/18 B 29 K 101:10 B 29 L 17:00 8120-5D 7639-4F

4F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5 頁)

の発明の名称

光記録媒体用基板の製造方法

纽特 頤 昭63-173815

顧 昭63(1988)7月14日 69出

@発 明 者

倭

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キャノン株式会社 勿出 願 人

弁理士 波辺 徳廣 60代 理 人

蝈

1. 発明の名称

光記録媒体用基板の製造方法

2.特許請求の範囲

(1) 四凸パターンを有するスタンパー型の型面 と基板の表頭に光硬化性樹脂の液調を置き、内液 誰どうしが 抜触するようにスタンパー型と 基底を 重ね合せ、加圧して被調を点接触状態を終て脳状 に払げて密着させた後、加圧した状態で紫外線を 照射して光硬化性側脳を硬化せしめることを特徴 とする光記盤媒体用基板の製造方法。

(2) 近光性基版を介して落板を加圧する請求項 1 記載の光記録媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

太陽明は、光学的に情報の記録・再生を行なう 光記量媒体に用いられる基板の製造方法に関する ものである。

[従来の技術]

従来、クレジットカード、パンクカード、クリ ニックカード等のカード類に埋設される記録材料 としては、主として磁気材料が用いられてきた。 この様な磁気材料は、物報の書き込み、読み出し を容易に行なうことができるという利点がある反 面、情報の内容が容易に変化したり、また高密度 記録が出来ない等の問題点があった。かかる問題 点を解決するために、多種多様の情報を効率よく 取扱う手段として、光カードをはじめとする種々 の光情報記録媒体が提案されている。

この光カードをはじめとする光情假記録媒体 は、一般にレーザー光を用いて情報記録担体上の 一盤を揮散させるか、反射率の変化を生じさせる か、あるいは変形を生じさせて光学的な反射率ま た仕通過率の差によって領板を記録し、将生を行 なっている。この場合、記録器は佐報の書き込み 後、現象処理などの必要がなく、「書いた後に囮 益する」ことのできる、いわゆる DRAM (ダイレ リード アフター ライト:Birect read after write)媒体であり、高密度記録が可能で

特閒平2-24848(2)

あり、追加の書き込みも可能である事から記録媒体として有効である。

記録媒体としては、金属材料および有機色素系材料があるが、取扱い品さおよびコストの安さ 等から有機色素系材料が一般的に用いられてい

この方式では、トラック語の問品が情報の記録・再生の安内役を果す為、レーザーピームのトラック制御補度が向上し、講無しの基板を用いる方式よりも高速アクセスが可能となる。また、トラック語の他、トラック語のアドレス。スタートピット、ストップピット。クロック哲号、エラー

訂正信号等のプレフォーマットを基板変面に形成 しておくあも行なわれている。

これらの方法のうち、スタンパー型を無似写する方法では、設備コストが高く、また成形時間が 長くかかるために生産性が良くないという欠点が あった。

これに対して、2Pプロセスは設備コストが低く、短期間で成形することができ、生産性に優れている点からトラック語やプレフォーマットを基板に形成する方法として最適である。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、この2Pプロセスにも以下に記す様な問題点がある。

- ①スタンパー型又は透明側面装板のいずれか一方に光硬化性側面の表摘を摘下して硬化するために気配が入り易く、この気配がトラック縛やプレフォーマットが形成される層の欠陥となり光カードのトラックはずれをひきおこす原因となる。
- の通明機能拡張の厚さが薄く、例えば通常 2 mm以 下の厚さであるために、光硬化性樹脂を硬化す る数に拡板がうねる。
- ⑤光硬化性樹脂からなるトラック溝やプレフォーマットが形成された層の厚みが不均一である。 等の欠点があった。

本発明は、上記の様な従来の光学的情報記録媒体の基板の製造に於けるトラック講やプレフォーマットの形成に用いられる2Pプロセスの問題点を克服するためになされたものであり、トラック講やプレフォーマットの形成の数に抱の発生がな

く、また拡板のうねりがなく、しかもトラック排やプレフォーマットが形成された層が均一な光記 経媒体用拡板の製造方法を提供することを目的と するものである。

【説函を解決するための手段】

厚ち、木丸明は、凹凸パターンを有するスタンパー型の豊田と基板の表面に光硬化性側面の液準を置き、 円液調 どうしが 接触する ように スタンパー型と基板を重ね合せ、加圧して液調を点接 放 状態で 紫水に 気げて 密着させた 検、 加圧した 状態で 紫外線を照射して 光硬化性横腕を 硬化 せしめることを特徴とする光記燥媒体用 基板の製造方法である。

以下、図面に基づいて太発明を詳細に説明す

第1図(a) ~(c) は木戔明の光記録媒体用誌板の製造方法の一例を示す概略工程図である。 网図において、 1 は透明 樹脂基板、 8 は光硬化性樹脂、 7 はスタンパー型、 9 は紫外線、 6 は透光性 拡板、10は作製されたトラック調付き光カード基 板である.

次いで、第1回(b) に示す様に、透光性蒸板 6 を介して透明制脂基板 1 を加圧しながら、紫外級 9 を原射して前記光硬化性関節 8 を硬化させる。 紫外線 9 はスタンパー型 7 が不透明な場合には通 明制脂基板 1 側から照射し、またはスタンパー型 7 が透明な場合にはスタンパー型 7 側から照射することができる。

次に、第1図(C) に示す様に、光硬化性樹脂.8

が優化した後スタンパー型でを取り除くと、スタンパー型の凹凸パターンが伝写されたトラック操作を光カード基板18を得ることができる。 缺光カード基板18に形成されたトラック構の保さ、幅、格底、ピッチ関係等はスタンパー型でを転写した形状に形されるため、スタンパー型での調を格度よく仕上げておくことにより任金の形状をもっトラック操作を光カード基板18を上記に示す簡便な方法で作成することができる。

本発明において、透明樹脂基板の表面及びスタンパー型の表面上に装下して置く光硬化性樹脂の核資の数は 1 満以上あればよく、また核資の合計量は透明樹脂基板上へトラック溝やプレフォーマット等のパターンを形成するた必要な量だけあればよく、基板の大きさにより異なるが、例えば 6.81~1.0 mgが好ましい。

木発明に用いられる透明機能基板1としては、 光化学的な記録・再生において不都合の少ないも のが好ましく、平滑性が高く、記録・再生に使用 するレーザー光の透過率が高く、複展折の小さい

材料である事が望ましい。通常、プラスチック板やフィルムが用いられ、例えばアクリル樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ピニル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリイミ・特にレーザー光透過率が良好で、かつ複思折の少好にレーザー光透過率が良好で、かつ複思折の少好にしい。また、透明樹脂基板の浮さは進常0.3~0.5 mgの範囲の平常な板が好ましい。

近光性基板 6 は通明機能基板を保護し、うねり及びそり等の発生を防止するために用いられるが、平滑でかつ紫外線を透過する材料が舒適であり、例えば BK7や石英ガラス等が用いられる。

リレート系術脂等が挙げられる。

また、本発明に使用されるスタンパー型では通常の凹凸パターンから成るスタンパー型であればよく、例えばガラス基板又は石英基板等の透光性基板にエッチング等によりトラック講やプレフォーマット等のパターンを形成したもの、または超級又は鋼等の金属をエッチングしてトラックはやプレフォーマット等のパターンを形成したものが用いられる。

[作用]

また、木発明では透光性基板を介して基板を加 圧した状態で光硬化性側断を硬化させるため、 基 板のうねりの発生がなく成型することができる。

以下、実施例を示し本発明をさらに具体的に説明する。

突旋倒 1

度 150 mm。 機 150 mm。厚さ 8.4 mmのポリカーボネート 拡板 (パンライト 2 H、 帝人化成興製) 上の中央部にエポキシアクリレート (38 X 8 8 2 スリーボンド社製) からなる光硬化性樹脂を 8.3 m 2 調下した。

また、級 150 mm, 換 150 mm。 厚さ 3 mmの組破基 板上にエッチングにより凹凸パターンを形成した スタンパー型上の中央器にエポキシアクリレート (30 X 882 スリーポンド社型)からなる光硬化性 傾動を 8.3 m 2 摘下した。

次に、前記スパンター型上にポリカーポネート 拡板を回接調どうしが換触するように重ね合せ、 さらにポリカーポネート拡板上に繰 150 mm、機 150 mm、 解さ28mmの石英ガラス基板をのせ、プレス機で株々に加圧後、280 kg/cm*の圧力で加圧しながら石英ガラス基板を介してポリカーボネート基板個より高圧水銀灯にて鉄外銭(照像140W/cm 、距離10cm、時間38秒)を照射した。次いで、石英ガラス基板をとり数きポリカーボネート基板をスタンパー型から剝してトラック構つき通明側離基板を製造した。

得られた透明樹脂基板は、気色の製入が皆無の ためにトラック講やプレフォーマットが形成され た器に欠値がない基板であり、うねりやそりは無 く、またトラック講が形成された光硬化性樹脂器 の製厚は約14mmで均一であった。

実施例2

後 150 mm。 横 158 mm。 戸さ 0.4 mmの ポリカーボネート 基板 (パントライト 251 、 帝人 化成物型) 上の中央部にエポキシアクリレート (HEA 201、三 変レーコン物製) からなる 光硬化性樹脂を 0.3 m.2 渡下した。

また、最150 mm。 横150 mm。厚さ3 mmの石灰ガ

ラス基板上にエッチングにより凹凸パターンを形成したスタンパー型上の中央部にエポキシアクリレート(MRA201、三妻レーヨン何製)からなる光後化性樹脂を6.3 e2装下した。

次に、前記スパンター表上にポリカーボネート、 放を両被論どうしが接触するように重ねね合せ、 さら mm。 厚さ 20mmの石灰ガラス基板をのせ、 プレス はながらスタンパー型側より 高圧水銀灯にを無がらスタンパー型側より 高圧水銀灯にを開ぶいて、 近 変 が ラス 友 仮 を とり 飲 した。 次 い で 、 石 英 ガラス 友 板 を とり 飲 し かー ボネート 法 板 を 又 タンパー型 から 到 した。

得られた透明樹脂基板は、気和の犯入が皆無の ためにトラック講やプレフォーマットが形成され た層に欠陥がない基板であり、うねりやそりは無 く、またトラック講が形成された光硬化性樹脂層 の質厚は約10mmで均一であった。

[発明の効果]

以上説明した様に、木発明によれば、スタンパー型と基板の両方に光硬化性調節の被摘を調下し、点接触機に加圧しながら光硬化性調節を使いために、他の型入がなくなり、トラック特やプレフォーマット等のパターンが欠陥ないという。クロスはできるのないトラック等つき光記録体用基板の製造が可能となる。

また。 基板を平滑な重光性基板で加圧しながら 光硬化性機能を硬化させるために、 基板のうねり やそり等の発生がなく、かつ光硬化性機能の秩序 が均一になる。

4、図画の簡単な説明

的 1 図(a) ~(c) は木発明の光記気機体用基板の製造方法の一例を示す機略工程図および第2 図は栄水の光カード機体の模式的医面図である。

 1 …通明側面基板
 2 … 光記録點

 3 … 接着器
 4 … 保建基板

 5 … トラック講話
 6 … 通光性基板

 7 … スタンパー型
 8 … 光硬化性側脂

 9 … 紫外娘
 18 … 光力 ード基板

特開平2-24848(5)

